# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

04087275

**PUBLICATION DATE** 

19-03-92

APPLICATION DATE

30-07-90

APPLICATION NUMBER

02202150

APPLICANT:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR:

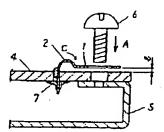
HARA TOMOKAZU:

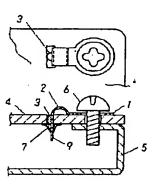
INT.CL.

H01R 9/09

TITLE

SOLDERING TERMINAL





ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent the occurrence of the stress of a soldering section and solder cracks while in use for a long period by providing a curved projection at one end of a flat portion with a hole section, and drooping a leg section from the end section of the curved projection.

CONSTITUTION: The leg section 9 of a soldering terminal 1 is inserted into a printed board 4, and it is pressed, coupled and soldered at a soldering section 7. The soldering terminal 1 is floated from the upper face of the printed board 4 by a size (b) due to the dispersion in the manufacturing process. When the printed board 4 and the soldering terminal 1 are fixed to a chassis metal 5 with a fixing screw 6 under this condition, a curved projection 2 provided on the soldering terminal 1 is deformed in the direction C, thus the displacement corresponding to the flotation (b) is absorbed, and the stress occurring at the soldering section 7 is mitigated. The occurrence of the stress at the soldering section 7 and solder cracks while in use for a long period can be prevented.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

## 四公開特許公報(A) 平

平4-87275

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 4年(1992) 3月19日

H 01 R 9/09

B

6901-5E 6901-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

◎発明の名称 半田付端子

②特 願 平2-202150

②出 颐 平2(1990)7月30日

⑫発 明 者 原

共 和

重孝

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 粟野

外1名

明 钿 · 也

発明の名称
半田付端子

## 2 、特許請求の範囲

- (I) ブリント基板の孔に挿入されて回路パターンの導体に半田付される脚部と、前記ブリント基板を挟みながらシャーシー金貝に共精めされる孔部を構えた金属板加工の半田付端子において、前記孔部を有する平板部分の一端に商曲凸部を設け、前記脚部は前記湾曲凸部の端部から垂下するように形成されてなる半田付端子。
- (2) フリント基板の孔に挿入されて回路パターンの弾体に半田付される脚部と、前記ブリント基板を挟みながらシャーシー金具に共構めされる孔部を備えた金属板の半田付端子において、前記脚部の面に凸部を設け、前記凸部の面が前記ブリント基板の孔の内側に圧接することで前記脚部が固定される半田付端子。
- 3、発明の詳細な説明 産業上の利用分野

本発明は電子機器全般において、シャーシー金具をブリント基板間のアース接続を長期間確保して、性能を安定させるための半田付端子に関する。

従来の技術

近年、CATVなどに使用する電子機器は、長寿命のものが要望され、初期の性能を10~15年程度の長期間にわたり、性能を確保できる信頼性の高い機器が重要視され、その目的でブリント基板のフースを半田付端子により、ねじ止めしてシャーシー金具に接続(アース)していた。

以下、従来の半田付端子の一例について図面を参照しながら説明する。

那4回は従来の半田付端子の一実施例の核成を示す上面図(a)と側断面図(b)である。図において、1 は半田付端子、4はブリント 番板、5 はシャーシー 金具、6 は固定用 わじ、7 は半田付部 である。半田付端子1 はブリント 基板 4 に D I P 作業で半田付けされる。その後、シャーシー 金具 5 にブリント 基板を半田付端子とともにわじ止めして

固定する。おじ止めすることにより、半田付端子 1 とおじらを介してブリント基板 4 とシャーシー 金具 5 間は電気的に接続され、アースすることが できる。

## 発明が解決しようとする課題

しかしながらこのような従来の構成では、、図にですように、半田付端子1(は D I P 作業 生田付端子1(は D I P 作業 生田付ま では の た た の の か が 加 わ り い よ と な 年田付部 7 に 下 方 向 の 力 が 加 わ り 、 ストレス か ま ま で 長 里田付部 7 に ク ラック が 発生して ア が を と な り 、 初 期 の 性能 を 確保することが き なくなるという問題 点を有していた。

本発明は上記課題を解決するもので、わじ止め時における半田付部にストレス発生を防止し、長期間経過しても半田付部にクラックが発生せず、ブリント基板とシャーシー金具間のアースを確実にな行い、信頼性の高い構成の半田付端子を提供することを目的とする。

### を吸収する。

また、本発明の第2の手段の構成により、脚部の凸部がブリント基板の孔で脚部を固定し、前記共績的変位は脚部で発生しない。

### 実 施 例

課題を解決するための手段

本発明は上記目的を達成するために、課題解決の第1の手段は、ブリント基板の孔に挿と、されて国路パターンの導体に半田付される脚部と、前記がらシャーシー金具に共活めた、前記孔部を構えた金属板加工の半田付場子において、前記孔部をするる事は節分の一端部とする。

第2の手段は、ブリント基板の孔に挿入されて回路パターンの課体に半田付される脚部と、前記プリント基板を挟みながらシャーシー金具に共権めされる孔部を購えた金属板の半田付端子において、前記別リント基板の孔の内側に圧接することで前記脚部が固定される半田付端子とする。

#### 作用

本発明は上記課題解決の第1の手段の構成によ り、湾曲凸部が端子孔部の浮きによる共締め変位

第1 図において、半田付端子)の脚部と固定用 わじ止め孔(孔部) 8 との間に商曲凸部 2 を設け、さらに、半田付端子)の脚部に絞り加工など で設けた凸部 3 を設けた構成とする。

上記構成の半田付端子について、以下、第2図 および第3四を参照しながら動作を説明する。ま ず、第3図に示すように、ブリント基板4に半田 付端子1の脚部を挿入して圧入嵌合させて半田付 部7で半田付する。このとき、製造工程における パラッキにより、半田付端子1はブリント基板4 の上面から寸法bの浮きが発生する。本来、浮き (寸法b) がないのが好ましいが、製造工程のパ ラッキにより、浮きの発生を防止することは困難 である。半田付端子1の浮きが発生した状態にお いて固定用ねじ6により、シャーシー会具5にプ リント基板4および半田付端子1を固定すると、 半田付端子1に設けた商曲凸部2が矢印C方向に 変形することにより弾き6に対応する変位が吸収 され、半田付部7に発生する応力が緩和され、半 田付郎のストレスを減少し、長期間使用しても半

## 特別平4-87275(3)

田クラック発生を防止することができる。

さらに、半田付端子1の脚部に投けた凸部3により、プリント基板1の半田付孔と嵌合圧入することにより、 同述と同様固定用わじ6にておじ止めしたとき、 ブリント基板の半田付孔の内壁と脚部の凸部3とが強く接触しているので、 応力は プリント 基板に加わるが、 半田付部には応力が加わらず、 半田付部のストレスを防止する効果を得ることができる。

このように本発明の実施例の半田付端子によれば、半田付端子に高曲凸部2を設ける手段、または、即部に凸部3を設ける手段により、半田付部のストレスの発生を防止し、半田クラック発生を防止することができる。

なお、上記実施例のように効果を高めて、信頼性を向上させるために、逆属曲凸部 2 と脚部の凸部 3 とをともに設けてもよいことは言うまでもない。

発明の効果

以上の実施例から明らかなように、本発明は第

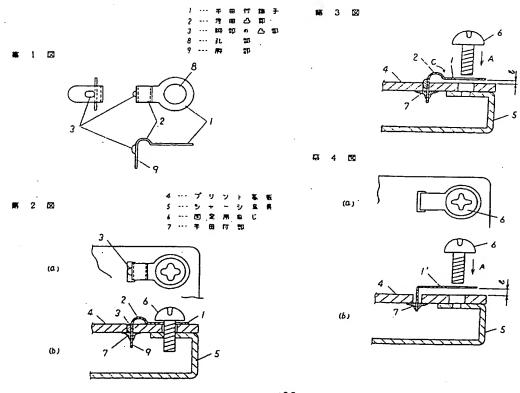
1 の手段として半田付端子の脚部と固定用わしれの孔部との間に落曲凸部を設け、また、第2の手段として、半田付端子の脚部にブリント基板の半田付孔と圧入嵌合する凸部を設けることにより、半田付部のストレス発生を防止し、半田クラックの発生を防止し、信頼性の高いアース構造を提供することができる。

## 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1および第2の手段の一実 施例の半田付端子の構成を示す3面図、第2図 (a)、(b)は本発明の実施例の半田付端子を用いて、 わじ止めした状態を示す上面図と側断面図、第3 図は本発明の実施例の半田付端子のおじ止め前の 状態を示す側断面図、第4図(a)、(b)は従来の半田 付端子の構成を示す上面図および側断面図である。

1 ……半田付端子、2 ……商曲凸部、3 ……脚部の凸部、4 ……プリント基板、5 ……シャーシー金具、6 ……固定用ねじ、7 ……半田付部、8 ……孔部、9 ……脚部。

代理人の氏名 弁理士 栗野重幸 ほか 1 名



-433<del>-</del>